PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-154188

(43)Date of publication of application: 28.05.2002

(51)Int_Cl.

B32B 27/32 B65B 7/02 B65D 85/36 // B65D 30/02

(21)Application number : 2001-021751

(71)Applicant: DAINIPPON INK & CHEM INC

YAMAZAKI BAKING CO LTD

(22)Date of filing:

30.01.2001

(72)Inventor: HIRANO HIDEO

NODA HARUNORI WATANABE YASUSHI

SUMIKI TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 2000272956

Priority date: 08.09.2000

Priority country: JP

(54) FOOD PACKAGING METHOD, LAMINATED FILM FOR EASILY OPENABLE FOOD PACKAGING BAG, AND BAG FOR EASILY OPENEABLE FOOD PACKAGING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a food packaging method which can prevent the intrusion of foreign materials, has easily openable properties, and does not deteriorate the convenience that a packaging bag can be opened/closed repeatedly by a binding tool, etc., a laminated film for an easily openable food packaging bag, and a bag for easily openable food packaging. SOLUTION: The food packaging method in which the laminated film (I) having a surface layer (A) of a propylene resin and a heat seal layer (B) containing a 1-butene 1 copolymer is used, under conditions in which adhesion strength is 7.5-30 N/15 mm, after food is packed in the bag for food packaging having an opening part which is made by melt-adhesion, or after the bag for food packaging having the opening part is made by packing the food while being melt-bonded, easily openable packaging is made by heat sealing under conditions in which the opening part of the bag has strength of 0.1-5 N/15 mm, the laminated film for the easily openable food packaging bag which has the layers (A) and (B), and the bag for easily openable food packaging which is made by melt-bonding the laminated film are provided.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3810638

[Date of registration]

02.06.2006

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-154188 (P2002-154188A)

(43)公開日 平成14年5月28日(2002.5.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		;	テーマコード(参考)
B 3 2 B	27/32	103	B 3 2 B	27/32	103	3 E O 4 9
B65B	7/02		B 6 5 B	7/02		3 E 0 6 4
B65D	85/36		B65D	85/36	Α	3 E O 9 6
// B65D	30/02			30/02		4 F 1 0 0
			棄存辭	少 李騎の	・ 競求項の参17 () 「 (今 2 酉)

(21)出願番号	特顧2001-21751(P2001-21751)	(71)出顧人	000002886
(22)出願日	平成13年1月30日(2001.1.30)		大日本インキ化学工業株式会社 東京都板橋区坂下3丁目35番58号
		(71)出願人	000178594
(31)優先権主張番号	特顯2000-272956(P2000-272956)		山崎製パン株式会社
(32)優先日	平成12年9月8日(2000.9.8)		東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	平野 秀夫
			埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田3-7-5-
	•		407
		(74)代理人	100088764
			弁理士 高橋 勝利
			÷

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 食品包装方法、易開封食品包装袋用積層フィルムおよび易開封食品包装用袋

(57)【要約】

【課題】 異物の侵入が防止でき、しかも、易開封 性があり、結束具等により何度も包装袋の開閉できると いう利便性を損なうことがない、食品包装方法と、易開 封食品包装袋用積層フィルムと、易開封食品包装用袋を 提供すること。

【解決手段】 プロピレン系樹脂の表面層 (A) と1-ブテン系共重合体含有のヒートシール層 (B) とを有する積層フィルム (I) を用い、接着強度が7.5~30 N/15mmとなる条件で、溶融接着して製袋された開口部を有する食品包装用袋に食品を充填した後、もしくは、溶融接着しながら食品を内包させて開口部を有する食品内包包装用袋とした後、袋の開口部を強度が0.1~5 N/15 mmとなる条件でヒートシールして易開封包装とする食品包装方法、上記層 (A) と (B) とを有する易開封食品包装袋用積層フィルム、および、該積層フィルムを溶融接着してなる易開封食品包装用袋。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プロピレン系樹脂を含有してなる表面層 (A) と、1 - ブテンとその他の α - オレフィンとから なる1ーブテン系共重合体を含有してなるヒートシール 層(B)とを有する積層フィルム(I)を用い、そのヒ ートシール層(B)を内側として接着強度が7.5~3 ON/15mmとなる条件で溶融接着して製袋された開 口部を有する食品包装用袋に、食品を充填した後、該食 品包装用袋の開口部をヒートシール強度が 0. 1~5N /15mmとなる条件でヒートシールして易開封包装と 10 することを特徴とする、食品包装方法。

【請求項2】 プロピレン系樹脂を含有してなる表面層 (A) と、1-ブテンとその他の $\alpha-$ オレフィンとから なる1-ブテン系共重合体を含有してなるヒートシール 層(B)とを有する積層フィルム(I)を用い、そのヒ ートシール層 (B) を内側として接着強度が7.5~3 ON/15mmとなる条件で溶融接着しながら食品を内 包させて、開口部を有する食品内包包装用袋とした後、 該食品内包包装用袋の開口部をヒートシール強度が 0. $1 \sim 5 \,\text{N} / 15 \,\text{mm}$ となる条件でヒートシールして易開 20 封包装とすることを特徴とする、食品包装方法。

【請求項3】 ヒートシール層(B)中の1-ブテン系 共重合体が、1-ブテンとプロピレンとを必須成分とし てなる1-ブテン系共重合体(b1)である、請求項1 または2記載の食品包装方法。

【請求項4】 ヒートシール層(B)が、1-ブテンと プロピレンとを必須成分としてなる1-ブテン系共重合 体(b1)と、プロピレンとエチレンとを必須成分とし てなる共重合体(b2)とを、その重量比(b1)/ (b2) が25/75~75/25となる割合で含有し 30 てなる樹脂層であり、かつ、1-ブテン系共重合体(b 1) 中における1ーブテン由来成分の含有率が50~9 9モル%である、請求項1または2記載の食品包装方 法。

【請求項5】 65~95℃、0.1~2秒間の条件で ヒートシールする、請求項1~4のいずれか1項記載の 食品包装方法。

【請求項6】 積層フィルム(1)の厚さが20~50 μmであり、かつ、ヒートシール層 (B) の厚さが1~ 8 μ m で ある、請求項1~5 のいずれか1項記載の食品 40 包装方法。

【請求項7】 積層フィルム(I)が、表面層(A) と、プロピレン系樹脂を含有してなる中間層(C)と、 ヒートシール層(B)とを、(A)/(C)/(B)の 順で積層してなる3層フィルムである、請求項1~6の いずれか1項記載の食品包装方法。

【請求項8】 積層フィルム(1)が、プロピレンとエ チレンを必須成分としてなるプロピレン系共重合体を7 5 重量%以上含有してなる表面層(A1)と、プロピレ

1)と、1-ブテンとプロピレンとを必須成分としてな る1-ブテン系共重合体(b1)を25~75重量%含 有してなるヒートシール層(B1)とを、(A1)/ (C1) / (B1) の順に積層してなる3層フィルム (I-1)、または、プロピレン単独重合体を90重量 %以上含有してなる表面層(A2)と、プロピレン単独 重合体および/またはプロピレンとエチレンを必須成分 としてなるプロピレン系共重合体を90重量%以上含有 してなる中間層(C2)と、該ヒートシール層(B1) とを、(A2)/(C2)/(B1)の順に積層してな る3層フィルム(I-2)である、請求項1~6のいず れか1項記載の食品包装方法。

【請求項9】 プロピレン系樹脂を含有してなる表面層 (A) と、1 - ブテンとその他の α - オレフィンとから なる1-ブテン系共重合体を含有してなるヒートシール 層(B)とを有することを特徴とする、易開封食品包装 袋用積層フィルム。

【請求項10】 ヒートシール層(B)中の1ーブテン 系共重合体が、1-ブテンとプロピレンとを必須成分と してなる1-ブテン系共重合体(b1)である、請求項 9 記載の易開封食品包装袋用積層フィルム。

【請求項11】 ヒートシール層(B)が、1-ブテン とプロピレンとを必須成分としてなる1-ブテン系共重 合体(b 1)と、プロピレンとエチレンとを必須成分と してなるなる共重合体(b2)とを、その重量比(b 1) / (b2) が25/75~75/25となる割合で 含有してなる樹脂層であり、かつ、1-ブテン系共重合 体(b1)中における1-ブテン由来成分の含有率が5 0~99モル%である、請求項9記載の易開封食品包装 袋用積層フィルム。

【請求項12】 厚さが20~50μmの積層フィルム であり、かつ、ヒートシール層 (B) の厚さが1~8μ mである、請求項9、10または11記載の易開封食品 包装袋用積層フィルム。

【請求項13】 表面屬(A)と、プロピレン系樹脂を 含有してなる中間層(C)と、ヒートシール層(B)と を、(A)/(C)/(B)の順で積層してなる3層フ ィルムである、請求項9~12のいずれか1項記載の易 開封食品包装袋用積層フィルム。

【請求項14】 プロピレンとエチレンを必須成分とし てなるプロピレン系共重合体を75重量%以上含有して なる表面層(A1)と、プロピレン単独重合体を70重 量%以上含有してなる中間層 (C1) と、1-ブテンと プロピレンとを必須成分としてなる1ブテン系共重合体 を25~75重量%含有してなるヒートシール層 (B 1) とを、(A1) / (C1) / (B1) の順に積層し てなる3層フィルム(I-1)、または、プロピレン単 独重合体を90重量%以上含有してなる表面層(A 2) と、プロピレン単独重合体および/またはプロピレンと ン単独重合体を70重量%以上含有してなる中間層(C 50 エチレンを必須成分としてなるプロピレン系共重合体を

3

90重量%以上含有してなる中間層(C2)と、該ヒートシール層(B1)とを、(A2)/(C2)/(B1)の順に積層してなる3層フィルム(I-2)である、請求項9~12のいずれか1項記載の易開封食品包装袋用積層フィルム。

【請求項15】 請求項9~14のいずれか1項記載の 易開封食品包装袋用積層フィルムからなり、そのヒート シール層(B)を内側として接着強度が7.5~30N /15mmとなる条件で溶融接着して製袋されたことを 特徴とする、開口部を有する易開封食品包装用袋。

【請求項16】 開口部をヒートシール強度が0.1~5N/15mmとなる条件でヒートシールすることが可能な袋である、請求項15記載の易開封食品包装用袋。 【請求項17】 底部にガゼットが入るように製袋された袋である、請求項15または16記載の易開封食品包装用袋。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、食パン、菓子パン等の食品の包装に好適で、異物の侵入を防止することが 20可能な易開封シールを設けた食品包装方法と、それに用いる易開封食品包装袋用積層フィルムと、この積層フィルムからなる易開封食品包装用袋に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の食パン包装、菓子パン包装等の食品包装袋は開口部を、ひねって固定する結束具、即ちスリットを有する約2cm四方のプラスチック板、テープ、ひも等により結束した状態で販売されている。内容物が複数個であったり、単数個であっても大きなものは、再封が可能な結束具により何度も開閉できるため利 30 便性が高く、多く使用されている。

【0003】しかしながら、このような結束具による包、装は簡易であるため、包装袋の結束部に隙間があり、異物の侵入を防止できないという欠点がある。そのため異物の侵入が防止できる包装方法、フィルムおよび包装用袋が強く望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の課題は、異物の侵入が防止でき、しかも、易開封性があり、結束具等により何度も包装袋の開閉できるという利便性 40を損なうことがない食品包装方法と、これに用いることのできる易開封食品包装袋用積層フィルムと、この積層フィルムからなる易開封食品包装用袋を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】発明者等は、上記実状に鑑みて鋭意検討した結果、プロピレン系樹脂(a)を含有してなる表面層(A)と、1-ブテンとその他のα-オレフィンとからなる1-ブテン系共重合体(b1)を含有してなるヒートシール層(B)とを有する積層フィ 50

ルム (I) は、ヒートシール層 (B) を内側として、こ のヒートシール層(B)が溶融する温度以上で溶融接 着、例えばヒートシールや溶断シールを行って製袋する と、強固に接着し、従来と同様の開口部を有する食品包 装用袋が得られるうえに、得られた袋に食品を充填し、 より低い温度、例えば100℃以下で、開口部、例えば 該食品包装用袋の開口部上端と充填された食品の間の部 分をヒートシールすることにより、ヒートシール温度が 多少バラついてもシール強度の安定した易開封シールと なり、容易に易開封食品包装袋とすることができるこ と、更に袋上部を結束具で結束することにより従来のパ ン包装と同様の結束包装とすることができること、得ら れた易開封食品包装袋は、易開封シールがなされている ため異物の侵入を防止でき、しかも、易開封シール部分 で容易に開封でき、開封しても袋が破損しないため、プ ラスチック板、テープ、ひも等の結束具による再封が可 能であること、等を見い出し、本発明を完成するに至っ た。

4

【0006】即ち、本発明は、

1. プロピレン系樹脂を含有してなる表面層(A)と、 1ーブテンとその他のαーオレフィンとからなる1ーブ テン系共重合体を含有してなるヒートシール層(B)と を有する積層フィルム(I)を用い、そのヒートシール 層(B)を内側として接着強度が7.5~30N/15 mmとなる条件で溶融接着して製袋された開口部を有す る食品包装用袋に、食品を充填した後、該食品包装用袋 の開口部をヒートシール強度が0.1~5N/15mm となる条件でヒートシールして易開封包装とすることを 特徴とする、食品包装方法、

2. プロピレン系樹脂を含有してなる表面層 (A) と、 1ープテンとその他のαーオレフィンとからなる1ーブテン系共重合体を含有してなるヒートシール層 (B) とを有する積層フィルム (1) を用い、そのヒートシール層 (B) を内側として接着強度が7.5~30N/15mmとなる条件で溶融接着しながら食品を内包させて、開口部を有する食品内包包装用袋とした後、該食品内包包装用袋の開口部をヒートシール強度が0.1~5N/15mmとなる条件でヒートシールして易開封包装とすることを特徴とする、食品包装方法、

3. ヒートシール層(B)中の1-ブテン系共重合体が、1-ブテンとプロピレンとを必須成分としてなる1-ブテン系共重合体(b1)である、上記1または2記載の食品包装方法、

4. ヒートシール層 (B) が、1ーブテンとプロピレンとを必須成分としてなる1ーブテン系共重合体 (b1) と、プロピレンとエチレンとを必須成分としてなる共重合体 (b2) とを、その重量比 (b1) / (b2) が25/75~75/25となる割合で含有してなる樹脂層であり、かつ、1ーブテン系共重合体 (b1) 中における1ーブテン由来成分の含有率が50~99モル%であ

る、上記1または2記載の食品包装方法、

5. 65~95℃、0. 1~2秒間の条件でヒートシー ルする、上記1~4のいずれか1つに記載の食品包装方

6. 積層フィルム(I) の厚さが20~50μmであ り、かつ、ヒートシール層(B) の厚さが1~8 μ mで ある、上記1~5のいずれか1つに記載の食品包装方 法、

7. 積層フィルム (I) が、表面層 (A) と、プロピレ ン系樹脂を含有してなる中間層(C)と、ヒートシール 10 有してなる中間層(C 1)と、1 - ブテンとプロピレン 層(B)とを、(A)/(C)/(B)の順で積層して なる3層フィルムである、上記1~6のいずれか1つに 記載の食品包装方法、

8. 積層フィルム(I)が、プロピレンとエチレンを必 須成分としてなるプロピレン系共重合体を75重量%以 上含有してなる表面層(A1)と、プロピレン単独重合 体を70重量%以上含有してなる中間層(C1)と、1 ーブテンとプロピレンとを必須成分としてなる1-ブテ ン系共重合体(b1)を25~75重量%含有してなる ヒートシール層 (B1) とを、 (A1) / (C1) / (B1) の順に積層してなる3層フィルム (I-1)、 または、プロピレン単独重合体を90重量%以上含有し てなる表面層 (A2) と、プロピレン単独重合体および /またはプロピレンとエチレンを必須成分としてなるプ ロピレン系共重合体を90重量%以上含有してなる中間 層(C2)と、該ヒートシール層(B1)とを、(A. 2) / (C2) / (B1) の順に積層してなる3層フィ ルム (1-2) である、上記1~6のいずれか1つに記 載の食品包装方法、

【0007】9. プロピレン系樹脂を含有してなる表面 30 層(A)と、1ーブテンとその他のαーオレフィンとか らなる1-ブテン系共重合体を含有してなるヒートシー・ ル層(B)とを有することを特徴とする、易開封食品包 装袋用積層フィルム、

10. ヒートシール層 (B) 中の1-ブテン系共重合体 が、1-ブテンとプロピレンとを必須成分としてなる1 ーブテン系共重合体 (b1) である、上記9記載の易開 封食品包装袋用積層フィルム、

11. ヒートシール層 (B) が、1-ブテンとプロピレ ンとを必須成分としてなる1ーブテン系共重合体 (b 1)と、プロピレンとエチレンとを必須成分としてなる なる共重合体(b2)とを、その重量比(b1)/(b 2) が25/75~75/25となる割合で含有してな る樹脂層であり、かつ、1-ブテン系共重合体(b1) 中における1-ブテン由来成分の含有率が50~99モ ル%である、上記9記載の易開封食品包装袋用積層フィ

12. 厚さが20~50 μ mの積層フィルムであり、か つ、ヒートシール層 (B) の厚さが1~8μmである、 上記9、10または11記載の易開封食品包装袋用積層 50 フィルム、

13. 表面層(A)と、プロピレン系樹脂を含有してな る中間層(C)と、ヒートシール層(B)とを、(A) /(C)/(B)の順で積層してなる3層フィルムであ る、上記9~12のいずれか1つに記載の易開封食品包 装袋用積層フィルム、

14. プロピレンとエチレンを必須成分としてなるプロ ピレン系共重合体を75重量%以上含有してなる表面層 (A1) と、プロピレン単独重合体を70重量%以上含 とを必須成分としてなる1ブテン系共重合体を25~7 5 重量%含有してなるヒートシール層 (B1) とを、 (A1) / (C1) / (B1) の順に積層してなる3層 フィルム (I-1)、または、プロピレン単独重合体を 90重量%以上含有してなる表面層(A2)と、プロピ レン単独重合体および/またはプロピレンとエチレンを 必須成分としてなるプロピレン系共重合体を90重量% 以上含有してなる中間層(C2)と、該ヒートシール層 (B1) とを、(A2) / (C2) / (B1) の順に積 20 層してなる3層フィルム (1-2) である、上記9~1 2のいずれか1つに記載の易開封食品包装袋用積層フィ ルム、

【0008】15. 上記9~14のいずれか1つに記載 の易開封食品包装袋用積層フィルムからなり、そのヒー トシール層(B)を内側として接着強度が7.5~30 N/15mmとなる条件で溶融接着して製袋されたこと を特徴とする、開口部を有する易開封食品包装用袋、 16. 開口部をヒートシール強度が 0. 1~5N/15 mmとなる条件でヒートシールすることが可能な袋であ る、上記15記載の易開封食品包装用袋、および、 17. 底部にガゼットが入るように製袋された袋であ る、請求項15または16記載の易開封食品包装用袋、 を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明で用いる積層フィルム (1) は、プロピレン系樹脂を含有してなる表面層 (A) と、1-ブテンとその他のa-オレフィンとから なる1-ブテン系共重合体を含有してなるヒートシール 層(B)とを有しておればよい。

【0010】表面層(A)としては、例えば、プロピレ ンの単独重合体:プロピレンとエチレンとからなるラン ダム共重合体、プロピレンとエチレンとからなるブロッ ク共重合体、プロピレンとエチレン以外のαーオレフィ ンとの共重合体等のプロピレン系共重合体; などのよう なプロピレン系樹脂の1種以上を主成分として、好まし くは75重量%以上含有してなり、必要に応じて、エチ レンー1ーブテン共重合体、直鎖状低密度ポリエチレン 等のような他の熱可塑性樹脂や各種の添加剤を混合して なる樹脂層が挙げられる。

【0011】ヒートシール層(B)としては、1ープテ

ンとその他の α ーオレフィンとからなる1ーブテン系共重合体を含有してなる樹脂層であれば良いが、1ーブテン 系共重合体として1ーブテンとプロピレンとを必須成分としてなる1ーブテン系共重合体(b1)を用いることが好ましく、なかでも、低温での易開封シール時のヒートシール温度や強度の調整が容易で、ヒートシール温度が容易に得られることから、該1ーブテン共重合体(b1)とプロピレンとエチレンとを必須成分としてなる共重合体(b2)とを、その重量比(b1)/(b2)が25/75~75/25となる割合で併用してなる樹脂層であることが好ましく、しかも、ここで用いる1-ブテン系共重合体(b1)としては、1-ブテン由来成分の含有率が50~99モル%であるものが特に好ましい。

【0012】また、上記ヒートシール層(B)は、JIS K-1713に定めるヒートシール開始温度試験に 準拠して測定したヒートシール開始温度が、表面層

(A)のヒートシール開始温度よりも低いことが、食品包装袋の作成と易開封性シールが容易なことから好まし 20い。このため、本発明に係る積層フィルム (I)としては、表面層 (A)とヒートシール層 (B)の間のヒートシール開始温度差を30℃以上とすることが好ましく、なかでも35~90℃とすることが特に好ましい。

【0013】本発明に係る積層フィルム(1)は、表面 層(A)とヒートシール層(B)とを(A)/(B)の 順に積層してなる2層フィルムであって良いが、フィル ムの剛性、耐寒性等を考慮し、表面層 (A) とプロピレ ン系樹脂を含有してなる中間層(C)とヒートシール層 (B) とを (A) / (C) / (B) の順に積層してなる 30 3層フィルムとしてもよい。この場合、中間層 (C) と しては、例えば、プロピレンの単独重合体、プロピレン とエチレンとからなるランダム共重合体、プロピレンと エチレンとからなるブロック共重合体、プロピレンとエ チレン以外のαーオレフィンとの共重合体等のようなプ ロピレン系樹脂の1種以上を主成分として、好ましくは 70重量%以上含有してなり、必要に応じて、エチレン - 1 - ブテン共重合体、直鎖状低密度ポリエチレン等の ような他の熱可塑性樹脂や本積層フィルム製造に際して 発生した回収物等を混合してなる樹脂層が挙げられる。 また、中間層(C)は、上記表面層(A)と同様の組成 からなる樹脂層であっても良い。

【0014】更に、上記中間層(C)は2層以上に分割することも可能で、全体の層構成が3層以上となっても何ら問題無い。

【0015】本発明に係る積層フィルム (I) の厚みは、通常 $20\sim50~\mu$ mであるが、なかでも $25\sim40~\mu$ mが好ましい。また、ヒートシール層 (B) の厚みは、通常 $0.~1\sim10~\mu$ mであるが、なかでも $1\sim8~\mu$ mが好ましい。

【0016】本発明に係る積層フィルム(I)が(A) /(C)/(B)の順に積層してなる3層フィルムである場合、表面層(A)と中間層(C)の全厚に対する厚み比率は、各層の樹脂組成により異なり特に限定されないが、表面層(A)が通常 $10\sim50\%$ 、好ましくは $15\sim45\%$ であり、中間層(C)が通常 $30\sim80\%$ 、好ましくは $40\sim70\%$ である。

【0017】本発明に係る積層フィルム(1)の具体例としては、例えば、

①プロピレンとエチレンを必須成分としてなるプロピレン系共重合体を75重量%以上含有してなる表面層(A1)と、プロピレン単独重合体を70重量%以上含有してなる中間層(C1)と、1ーブテンとプロピレンとを必須成分としてなる1ブテン系共重合体を25~75重量%含有してなるヒートシール層(B1)とを、(A1)/(C1)/(B1)の順に、その平均厚さの比が3:6:1となるように積層してなる、厚さが25μmもしくは30μmで、底部にガゼットが入った袋(以下、底部ガゼット袋という。)用として好適な3層フィ20 ルム(I-1)、

②プロピレン単独重合体を90重量%以上含有してなる表面層 (A2) と、プロピレン単独重合体および/またはプロピレンとエチレンを必須成分としてなるプロピレン系共重合体を90重量%以上含有してなる中間層 (C2) と、該ヒートシール層 (B1) とを、 (A2) / (C2) / (B1) の順に、その平均厚さの比が2:7:1 となるように積層してなる、厚さが25 μ mもしくは30 μ mで、ピロー包装袋用として好適な3層フィルム (I-2)、

③プロピレン単独重合体および/またはプロピレンとエチレンを必須成分としてなるプロピレン系共重合体を80重量%以上含有してなる表面層(A3)と、直鎖状低密度ポリエチレンとプロピレンとエチレンを必須成分としてなるプロピレン系共重合体を合計で70重量%以上含有してなる中間層(C3)と、該ヒートシール層(B1)とを、(A3)/(C3)/(B1)の順に、その平均厚さの比が3:6:1となるように積層してなる、厚さが25 μ mもしくは30 μ mで、底部ガゼット袋用として好適な3層フィルム(I-3)、などが挙げられる。

【0018】本発明に係る積層フィルム(I)は、そのまま用いてもよいが、印刷による商品訴求力向上のために表面層(A)にコロナ放電処理をしてもよい。また、積層フィルム(I)各層の中には、必要に応じて酸化防止剤、スリップ剤、アンチブロッキング剤、防曇剤、着色剤、シリカなどの添加剤等を、本発明の範囲内で適宜添加しうる。

【0019】本発明に係る積層フィルム(I)の製造方法は、特に限定されないが、なかでも共押出成形法や押50 出ラミネート法が好ましく、特に共押出成形法が好まし

9

*۱*۷%

【0020】以下に、積層フィルム(I)を用いた本発明の易開封食品包装用袋および食品包装方法を、(1)3層フィルム(I-1)または(I-3)を用いた食パン包装方法と(2)3層フィルム(I-2)を用いた各種パンの集積包装方法を例示することにより、説明する。尚、積層フィルム(I)は、第三者により予め大量に製造されたものを用意しておき、これを必要に応じて使用してもよい。

【0021】(1)食パン包装方法

食パン包装方法用には、通常3層フィルム(I-1)ま たは(1-3)を使用することが好ましい。3層フィル ム (I-1) または (I-3) は、印刷された後、ヒー トシール層が袋の内側になるようにして製袋機、例えば トタニ技研工業(株)製HK-40等により底部ガゼット 袋に加工する。この際、底部ガゼット袋のサイド部と底 部ガゼット部(底部の折り込み部)の溶断シール強度が 7. 5~30N/15mm、好ましくは12~30N/ 15mmになるよう溶断シール温度や製袋速度を調整す る。次いで、得られた底部ガゼット袋は、食パン自動充 20 填機に供給され、食パン充填後、易開封性でかつヒート シール強度が0.1~5N/15mm、好ましくは0. $2\sim3.5N/15mm$ となる条件でヒートシールし て、易開封性食パン包装袋とし、更に必要に応じて、袋 の上部、好ましくは食パンの上部で易開封性シール部分 またはその上もしくは下付近をプラスチック板、テー プ、ひも等の結束具を用い結束する。尚、本発明におい ては、易開封食品包装用袋を製袋して、すぐに食品の包 装を行ってもよいし、第三者により予め製袋された易開 封食品包装用袋を用意しておき、これを使用して食品の 30 包装を行ってもよい。

【0022】(2)複数の菓子パンの包装方法 バターロール等のような各種のパンの集積包装には、通 常3層フィルム(I-2)を使用することが好ましい。 3層フィルム(1-2)は、印刷された後、横ピロー型 自動包装機、例えばフジキカイ(株)製FW-3400a V型等に、ヒートシール層が袋の内側になるようにして ロール状形態で供給する。横ピロー型自動包装機では、 フィルムのヒートシール面を重ね合わせてヒートシール して袋を作成しながらパンを内包させる。この際、該包 40 装機によるピロー包装袋の底部と背貼り部のシール強度 が7.5~30N/15mm、好ましくは8~20N/ 15mmになるようヒートシール温度や包装速度を調節 する。次いで、易開封性でかつヒートシール強度が 0. $1\sim5\,\text{N}/15\,\text{mm}$ 、好ましくは0.2~3.5N/1 5mmとなる条件でヒートシールして易開封性ピロー包 装袋とし、更に必要に応じて、袋の上部、好ましくはパ ンの上部で、易開封性シール部分またはその上もしくは 下付近をプラスチック板、テープ、ひも等の結束具を用 い結束する。

【0023】尚、本発明で言う易開封性シールとは、袋のヒートシール部分から切り出した幅15mmの試験片のヒートシール強度を、引張試験機 [(株)エー・アンド・デー製テンシロン]を用いて、温度23℃、引張速度300mm/分の条件で測定した場合のヒートシール強度が0.1~5N/15mmで、かつ、試験片の8割以上がフィルムの破断なしにシール面より剥離するヒートシールをいう。

10

【0024】上記(1)や(2)の食品包装方法で、パン充填後のヒートシールを、易開封性でかつヒートシール強度が0.1~5N/15mmとなるようにするシール温度やシール時間としては、シールパターンやシール圧力によりことなり特に限定されないが、好ましくは65~95℃で0.1~2秒間、特に好ましくは70~90℃で0.3~1.5秒間である。

[0025]

【実施例】以下に、実施例および比較例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。尚、例中の部および%は、特に断りのない限りすべて重量基準である。

【0026】実施例1

表面層(A)としてプロピレンーエチレン共重合体 [エチレン含量: 5.8%、密度: 0.90 g/c m³、メルトインデックス(以下、MIという。): 6 g/10分間〕90部と結晶性エチレンー1ーブテン共重合体(密度: 0.88 g/c m³、MI: 4 g/10分)10部とからなる混合物を、また、中間層(C)として、プロピレン単独重合体(密度: 0.90 g/c m³、MI: 9 g/10分間)を、更に、ヒートシール層(B)として、プロピレンー1ーブテン共重合体(密度: 0.90 g/c m³、MI: 4 g/10分間)5 0部とをでは、MI: 4 g/10分間)5 0部とる混合物を、それぞれ3台の押出機に供給し、表面層(A)で使用のプロピレンーエチレン共重合体50部とからなる混合物を、それぞれ3台の押出機に供給し、表面層(A)と中間層(C)とヒートシール層(B)の平均厚さの比が3: 6:1 となるように共押出して、厚さ30 μ mの3層フィルムを成形した。

【0027】次いで、表面層(A)の表面エネルギーが330μN/cmになるようにコロナ放電処理を施し、底部ガゼット袋用ポリプロピレン系樹脂積層フィルムを製造した。得られた積層フィルムを35℃で48時間エージングした後、ヒートシール層(B)を内側にしてフィルムを半折後、底部にガゼットを入れ、第1表に示すシール温度(製袋温度)で溶断シールして製袋(製袋機:トタニ技研工業(株)製HK-40、製袋速度:120枚/分)して底部ガゼット袋〔縦:345mm(サイド部:245mm、ガゼット部:60mm)、横235mm〕を得、次いで、得られた底部ガゼット袋に食パンを充填した後、開口部上端と食パンの間(開口部上端から下に50mmの部分)を開口部と平行にヒートシーラー〔テスター産業(株)製:圧力:0.2MPa、時間:1秒間、シール温度:上部シールバーの温度を第1

12

表に示す温度で、下部シールバーは50℃に固定、シー ルバー形状:300mm×10mmの平面〕でヒートシ ールして、易開封性食パン包装底部ガゼット袋を得た。 この易開封性食パン包装底部ガゼット袋用い、以下のよ うに溶断シール強度とヒートシール強度を測定すると共 に、ヒートシール強度測定時のフィルム破断の有無を観 察した。この結果を第1表に示す。

【0028】*溶断シール強度:得られた底部ガゼット 袋5枚の両側のガゼット部の中央と、このガゼット部上 部の両側のサイド部の中央とから、それぞれ15mm幅 10 の試験片を1枚づつ(1つの袋でそれぞれ2枚)合計で それぞれ10枚を切り出し、23℃、引張速度300m m/分の条件でテンシロン引張試験機 [(株)エー・アン ド・デー製」で引き剥がす時の最大荷重を測定し、溶断 シール強度とした。

【0029】*ヒートシール強度:得られた底部ガゼッ ト袋5枚のヒートシール部分から、それぞれ15mm幅* *の試験片を2枚づつ(ヒートシール部分を2等分し、そ の中央部分からそれぞれ1枚)、合計で10枚を切り出 し、23℃、引張速度300mm/分の条件でテンシロ ン引張試験機〔(株)エー・アンド・デー製〕で引き剝が す時の最大荷重を測定し、ヒートシール強度とした。

【0030】比較例1

ヒートシール層(B)としてプロピレンーエチレン共重 合体 (エチレン含量: 3. 7%、密度: 0. 90g/c m 、MI:8g/10分)を用い、表面層(A)、中 問層(C)、ヒートシール層(B)の平均厚さの比を 3:4:3に変更した以外は実施例1と全く同様にし て、積層フィルムを製造し、同様にシール強度を測定 し、フィルム破断の有無を観察した。この結果を第1表 に示す。

[0031]

【表1】

	溶断シール			ヒートシール		
第1表	温度	シール強度(N/15mm)		温度	シール強度(N/15mm)	
	(°C)	サイド部	底部オヤット部	(℃)	(破断の有無)	
実施例1	290	20	1 9	8 0	2.0(破断なし)	
	3 3 0	2 1	1 9	140	14.1(破断あり)	
比較例 1	290	2 1	1 8	80	接着せず	
	330	2 1	1 9	140	15.2(破断あり)	

【0032】第1表の結果からわかる様に、本発明の積 層フィルム(I)を用いて得た底部ガゼット袋は従来の 積層フィルムで得られた袋と同様のサイド部のシール強 30 度および底部ガゼット部シール強度が得られ、しかも袋 の開口部を80℃でヒートシールするとフィルムの破断・ 無くして、シール面より剥離できる易開封性が得られ る。

【0033】 実施例2

表面層(A)として、プロピレン単独重合体(密度: 0.90g/cm 、MI:9g/10分) を、また、 中問層(C)として、表面層(A)と同じプロピレン単 独重合体80部とプロピレンーエチレン共重合体(エチ レン含量:3. 7%、密度:0. 90g/cm³、M I:8g/10分)20部とからなる混合物を、更に、 ヒートシール層(B)として、実施例1と全く同じ混合 物を用いて、、それぞれ3台の押出機に供給し、表面層 (A) と中間層(C) とヒートシール層(B) の重量比 が2:7:1となるように共押出して、厚さ 30μ mの 3層フィルムを成形した。

【0034】次いで、表面層(A)の表面エネルギーが 390μN/cmになるようにコロナ放電処理を施し、 横ピロー袋用ポリプロピレン系樹脂積層フィルムを製造

ングした後、ヒートシール層(B)が内側になるように して横ピロー包装機〔フジキカイ(株)製FW-3410 α V) にセットし、底部の上シールバー温度 1 3 5 ℃、 下シールバー温度130℃、背貼り部シール温度(片側 加熱) 155℃、製袋速度38個/分の条件で、上部に 開口部を有するピロー包装袋〔縦:410mm、横21 5 mm〕を作成しながら、バターロールパンを内包させ た後、開口部上端とパンの間 (開口部上端部から下に8 0 mmの部分)を開口部と平行にヒートシーラー [テス ター産業(株)製:圧力:0.2MPa、時間:1秒 間、シール温度:上部シールバーの温度を第1表に示す 温度で、下部シールバーは50℃に固定、シールバー形 状:300mm×10mmの平面〕でヒートシールし て、易開封性パン包装袋を得た。この易開封性パン包装 袋を用い、以下のようにピロー包装袋のシール強度を測 定し、さらに、開口部上端とパンの間のヒートシール部 のヒートシール強度とその測定時のフィルム破断の有無 を観察した。この結果を第2表に示す。

【0035】*ピロー包装袋のシール強度:得られたピ ロー包装袋5枚の底部と背貼り部とから、それぞれ15 mm幅の試験片を2枚づつ(底部と背貼り部をそれぞれ 2等分し、その中央部分からそれぞれ1枚)合計でそれ した。得られた積層フィルムを35℃で48時間エージ 50 ぞれ10枚を切り出し、23℃、引張速度300mm/

分の条件でテンシロン引張試験機 [(株)エー・アンド・デー製] で引き剥がす時の最大荷重を測定し、ピロー包装袋のシール強度とした。

【0036】*ヒートシール強度:得られたピロー包装袋5枚のヒートシール部分から、それぞれ15mm幅の試験片を2枚づつ(ヒートシール部分を2等分し、その中央部分からそれぞれ1枚)、合計で10枚を切り出し、23℃、引張速度300mm/分の条件でテンシロン引張試験機〔(株)エー・アンド・デー製〕で引き剥がす時の最大荷重を測定し、ヒートシール強度とした。

*【0037】比較例2

ヒートシール層 (B) としてプロピレンーエチレン共重合体樹脂 (エチレン含量:5.8%、密度:0.90g/cm³、MI:6g/10分)を用いた以外は実施例2と全く同様にして積層フィルムを製造し、同様にシール強度を測定し、易開封性ヒートシール部分のフィルム破断の有無を観察した。この結果を第2表に示す。

【0038】 【表2】

	/ / 対策及とした。 キ10				
	ピロー包装袋シール強度		ヒートシール		
第2表	(N/15mm)		温度	シール強度(N/15mm)	
	底部	背貼り部	(℃)	(破断の有無)	
実施例2	1 2	1 1	80	1.8(破断なし)	
			140	14.0(破断あり)	
比較例2	1 3	1 1	8.0	接着せず	
			140	15.8(破断あり)	

【0039】第2表の結果からわかる様に、本発明の積層フィルム(I)を用いて得たピロー包装袋は従来の積層フィルムで得られた袋と同様の底部シール強度および背貼り部シール強度が得られ、しかも袋の開口部を80℃でヒートシールするとフィルムの破断無くして、シール面より剥離できる易開封性が得られる。

[0040]

【発明の効果】本発明の食品包装方法は、1-ブテン系 共重合体を含有してなるヒートシール層を有する積層フィルムのヒートシール樹脂層を内側として、このヒート 30シール層が溶融する温度以上でヒートシールや溶断シールすると、強固に接着し、従来と同様の食品包装用袋が得られるうえに、得られた袋に食品を充填し、より低い温度、例えば100℃以下で開口部をヒートシールする※

※ことにより、ヒートシール温度が多少バラついてもシール強度の安定した易開封シールとなり、容易に食品が密封された易開封包装袋とすることができる。得られた易開封食品包装袋が、易開封シールがなされているため異物の侵入を防止でき、しかも、易開封シール部分で容易に開封でき、開封しても袋が破損しないため、プラスチック板、テープ、ひも等の結束具による再封が可能であり、更に袋上部を結束具で結束することにより従来のパン包装と同様の結束包装とすることができる。

【0041】本発明の食品包装方法、易開封食品包装袋用フィルムおよび易開封食品包装用袋は、パン、スナック、青果物等のツイストバッグ包装や横ピロー包装用としてその実用的価値は多大である。

フロントページの続き

(72)発明者 野田 晴紀

東京都千代田区岩本町3-10-1 山崎製 パン株式会社内

(72)発明者 渡邉 康史

千葉県船橋市習志野台4-4-2-505

(72) 発明者 隅木 隆

千葉県市原市桜台3-4-16

F ターム(参考) 3E049 AA06 DB02 FA04

3E064 AB23 BA22 BA26 BA30 BB03 BC16 BC18 BC20 FA01 HN06

3E096 BA28 CA12 EA02X EA11X

FA22 FA27 GA20

4F100 AK07A AK07C AK09B AK64A AK64B AK65B AK67B AL01B

AL05B BA02 BA03 BA07

BA10A BA10B GB16 GB23

JL11 JL12 JL12B YY00